

Raporty Spółek ESPI/EBI

Brak wykupu obligacji oraz wypłaty odsetek MODULE TECHNOLOGIES S.A. w restrukturyzacji (PLLSTHM00015)

04-10-2019 11:30:07 | Bieżący | EBI | 43/2019

Zarząd Module Technologies Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) powiadamia, że Spółka nie dokona wypłaty należnych Obligatariuszom odsetek od obligacji serii E, których terminem płatności jest 05 października 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie dokona wykupu obligacji imiennych serii E w wyżej wskazanym terminie.

O wypłacie odsetek oraz wykupie przedmiotowych obligacji Spółka poinformuje drogą publikacji raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

- Mirosław Pasieka - Prezes Zarządu

Prezes Zarządu



Mirosław Pasieka